**联络人**
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

# 稳懋半导体公告 2020 年第二季自结财务报告

2020 年 7 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2020 年第二季自结财务报告。

## 2020 年第二季财务概况

- 本季合并营收新台币 60.48 亿元，较前季减少 0.4%，较去年同期增加 36%
- 本季合并毛利率创下历史新高为 44.8%，较前季增加 1.8 个百分点；本季营业净利率 33.6%，较前季增加 1.7 个百分点
- 本季营业净利为新台币 20.33 亿元，较前季增加 5%，较去年同期增加 122%
- 本季税后净利为新台币 16.51 亿元，较前季增加 5%，较去年同期增加 113%；每股盈余为新台币 3.94 元，为历年同期最佳表现，前季为新台币 3.76 元

## 2020 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 预计第三季营收将较前一季成长 mid-single digit 百分比。
- 预计第三季毛利率约为 low-forties 的水平。

**免责声明**
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

## 管理者评论

***"2020上半年整体需求在新冠病毒疫情的肆虐以及中美贸易的紧张情势之下，充满了不确定的因素，而稳懋在2020年上半年可以说缴出一张漂亮的成绩单。第二季营收较上一季些微下滑0.4%但较去年同期成长36%，大致符合原先的预期，上半年累计营收年增率则达到50%的水平。由于第二季产品组合较优及产能利用率依旧维持90%高档水平，毛利率创下44.8%的历史新高，税后净利也因此较上一季及去年同期分别成长了5%及113%。第二季及累积上半年的每股盈余分别达到新台币3.94元及7.7元，是历年同期最佳的表现。***

***回顾第二季，Cellular PA成长最为明显，尤其是看到5G Cellular营收占整体Cellular之营收比重升高到25%以上，另外，也以5G市场为主的GaN on SiC晶圆累积上半年营收已接近去年全年的水平，更加证实5G的需求持续强劲而且5G的发展趋势不变。尽管全球疫情依旧严峻，中美贸易冲突未解，短期冲击或许难免，使得今年淡旺季并不明显也较难预测，不过稳懋秉持客户分散、持续扩充产能及维持研发量能的长期策略，以抵御国际市场层出不穷的黑天鹅。***

***展望第三季，我们预计营收将较上一季成长mid-single digit百分比，预计毛利率约为low-forties的水平。"***

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。